ПЛЕНОЧНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ С ДВУХСТОРОННЕЙ ПОДГОНКОЙ

В.Д. Дмитриев, Ю.П. Ерендеев, М.А. Советкина Самарский государственный аэрокосмический университет, г. Самара

В производстве пленочных интегральных микросхем и плат микросборок подгоночные операции выполняются как для доводки номиналов отгральных резисторов после изготовления пленочной платы, так и для функциональной подгонки после монтажа на плату навесных компонентов. В обоки видах процесс полгонки связаи с одностронным изменением, то есть увеличением исходного звачения сопротивления резистора. При функциональной подгонке часто встречаются резистора. При функциональной подгонке часто встречаются резистивные делителя (рисунок 1,а), в которых необходима враусторонняя подгонка, то есть с уменьшением или увеличением коэффициента леления. В дагной работе нами предлагается конструктивное исполнение такого резистивного делителя (рис. 1,б). Конструктовно резистивный делитель состоит и постоянных резисторов R, и R, с выводами 1,2 и 3 и подгоночных секций, закороченых и перемычками от вывода 3. В исходном

$$K = \frac{\kappa_2}{R_1 + R_2} \tag{1}$$

Подгонка осуществляется разрывом перемычки или перемычек, начиная с крайней (сверху от резистора R₁ для симзу от резистора R₂). Для увеличения значения К подгонку начинают симзу (от резистора R₂). При разрыве n — I перемычек коэффициент деления составляет

$$K_1 = \frac{R_2 + \sum_{n=1}^{n=1} AR_n}{R_1 + R_2 + \sum_{n=1}^{n=1} AR_n},$$
(2)

то есть выполняется условие

В случае необходимости уменьшения значения K подговку начинают сверху (от резистора R_1) и коэффициент деления при разрыве n-l перемычер равен

$$K_z = \frac{R_z}{R_{\perp} + R_z + \sum_{i=1}^{p-1} \Delta \vec{n}_i}$$
, (4)

то есть выполняется условие

При комбинированной подгонке разрезание части перемычек осуществляется как сверху от резистора R_1 , так и снизу от резистора R_2 .

Рассмотренные конструктивные решения и технологические операции позволяют произвести подгонку резистивного делителя как в сторому увеличения (3), так и уменьшения (5) коэффициента деления. Следующим преимуществом конструкции делителя является малая площаль

подгонки, то есть в два раза меньше варианта, когда резисторы R_1 и R_2 содержат отдельные подгоночные секции.

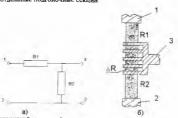


Рис. 1 Тонхогленочный резистивный делитель с двухсторонней подгонкой: а — схема делителя, 6 — конструкции делителя

Список использованных источников

- Коледов Л.А. Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и мкросборок - М.: Лань, 2007. – 400с.
- Ермоласв Ю.П., Пономарсв М.Ф., Крюков Ю.Г. Конструкции технология мижросхем. – М. Сов.радио, 1980. - 256с.

ПЛЕНОЧНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ С ДВУХСТОРОННЕЙ МНОГОВАРИАНТНОЙ ПОДГОНКОЙ

Д.С. Бородин, В.Д. Дмитриев, М.А.Советкина Самарский государственный аэрокосмический университет, г.Самара

В производстве пленочных интегральных микросхем и плат макросборок подгозочные операции выполняются как для доводки вомималов отдельных резисторов после истотовления плекочной плати, так и для функциональной подгонки после монтажа на плату навесных компонентов. В обожу видах процесс подгонки связан с односторонним межевием, то есть увеличением исходного значения сопротивления резистора. При функциональной подгонке часто встречаются резистивные делигора (рыс. 1,а), в которых необходима двухстороннях подгонка, то есть с умекциональной иму услежением коэффициента деления К= R2/(R1+R2).